

檔 號：

保存年限：

## 科技部 書函

機關地址：台北市和平東路二段106號  
聯絡人：何幸蓉 助理研究員  
電話：02-2737-7932  
傳真：02-2737-7619  
電子信箱：srhe@most.gov.tw

受文者：國立中興大學

發文日期：中華民國107年5月31日

發文字號：科部產字第1070034887號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

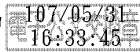
附件：如說明(附件1 A09550000Q0000000\_107T0P002267\_107D2012786-01.pdf)

主旨：函轉經濟部智慧財產局辦理「2018台灣創新技術博覽會」發明競賽徵展訊息，請踴躍報名參展，請查照。

說明：依經濟部智慧財產局107年5月28日智國企字第10711005180號函辦理（影附原函）。

正本：專題研究計畫受補助單位（共303單位）

副本：經濟部智慧財產局



科技部



檔 號：  
保存年限：

## 經濟部智慧財產局 函

地址：台北市大安區辛亥路二段185號3樓  
承辦人：王妍婷  
電話：(02)2376-6135  
傳真：(02)2737-4030  
電子信箱：ting00706@tipo.gov.tw

受文者：科技部

發文日期：中華民國107年05月28日  
發文字號：智國企字第10711005180號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：敬請貴部協助將「2018台灣創新技術博覽會」發明競賽徵展訊息轉知各相關學研單位，並鼓勵各界踴躍報名參展，以共同促進專利技術商品化與產業化，至鈞公誼。

說明：

- 一、為彰顯台灣創新研發能量，使本展成為國際級研發交易樞紐平台，「台北國際發明暨技術交易展」自2018年起規劃轉型，展覽名稱變更為「台灣創新技術博覽會」。
- 二、本展去年展出近1,500項發明專利與創新技術，並邀請來自全球23個國家之發明人及廠商共襄盛舉，展期3天計吸引77,357人次買主及民眾前來觀展及尋找交易商機。
- 三、2018台灣創新技術博覽會將於本(107)年9月27日至29日假台北世貿一館盛大展出，預計邀請20個以上國家、600家以上國內外發明人及廠商參展。其中發明競賽展區將同步舉辦發明競賽，藉由競賽的肯定，促進得獎作品交易商機。
- 四、本展報名期間自107年5月21日至6月30日止，展覽相關訊息、參展說明及報名表電子檔，可逕至本展專屬網站([http](http://)

s://www.inventaipai.com.tw/)查詢及下載使用。

正本：科技部、教育部

副本：財團法人中華民國對外貿易發展協會

2018-05-28  
14:34:19



訂



線

